PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-057010

(43)Date of publication of application: 22.02.2002

(51)Int.CI.

H01C 17/00 H01C 1/14 H01C 3/00 H01C 17/24

(21)Application number: 2000-239077

(71)Applicant: KOA CORP

(22)Date of filing:

07.08.2000

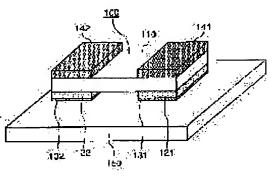
(72)Inventor: NAKAMURA KEIJI

(54) RESISTOR AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a shunt resistor for large current measurement having good characteristics and a method for manufacturing the resistor.

SOLUTION: The shunt resistor 100 is constituted of a resistor 110 made of an alloy of a noble metal or metal, high-conductivity electrodes 121 and 122, and bonding pads 141 and 142, and the resistor 110 has no resistance adjusting notch. The resistor 110 and electrodes 121 and 122 or bonding pads 141 and 142 are firmly joined to each other. Consequently, the shunt resistor 100 using the alloy of the noble metal shows a low resistance and a small resistance change rate, has a small TCR value and a good V-I characteristic, and, accordingly, can measure large currents with high accuracy.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-57010 (P2002-57010A)

(43)公開日 平成14年2月22日(2002.2.22)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコート*(参考)
H01C 17/00		H01C 17/00	Z 5E028
1/14	•	1/14	Z 5E032
3/00		3/00	Z
17/24		17/24	С
		審查 請求 未請求	請求項の数12 O.L. (全 8 頁)

(21)出顧番号 特顧2000-239077(P2000-239077)

(22) 出願日 平成12年8月7日(2000.8.7)

(71)出顧人 000105350

コーア株式会社

長野県伊那市大字伊那3672番地

(72)発明者 仲村 圭史

長野県伊那市大字伊那3672番地 コーア株

式会社内

(74)代理人 100076428

弁理士 大塚 康徳

Fターム(参考) 5E028 BA30 BB01 BB20 CA02 DA04

JC01 JC06 JC12

5E032 AB10 BA30 BB01 BB20 CA01

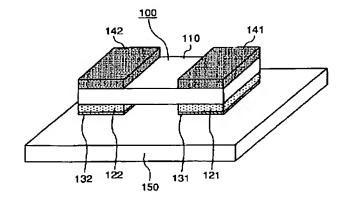
CC03 CC14 TA11 TB02 TB04

(54) 【発明の名称】 抵抗器の製造方法および抵抗器

(57) 【要約】

【課題】 特性の良好な大電流測定用のシャント抵抗器 およびその製造方法を提供する。

【解決手段】 シャント抵抗器100は、110に示す 貴金属合金あるいは金属合金から製造される抵抗体および121と122に示す高伝導性の電極、141と14 2に示すボンディングパッドから構成され、抵抗体中に は、抵抗調整用の切り込みがない。また抵抗体110と 電極121と122あるいはボンディングパッド141 と142とは強固に接合されている。そのため貴金属合 金を抵抗体に使用したシャント抵抗器100は、低抵抗 値を示し、TCR値、抵抗値変化率が小さく、V-1特 性が良いため大電流を精度よく測定できる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 抵抗用合金からなる抵抗体と、高導電率の金属からなる第1の電極と、金属からなる第2の電極と、を有する抵抗器の製造方法であって、

略板状の前記抵抗用合金と略板状の前記第1の電極用金属とを積層し、前記抵抗用合金と前記金属との第1接触 界面を接合する第1の接合工程と、

前記第1接合工程における前記抵抗用合金の接合面に対向する面に略板状の前記第2の電極用金属を重ねて積層し、前記抵抗用合金と前記金属との第2接触界面を接合する第2の接合工程と、

前記第1の電極用金属面の所定範囲を、前記金属面から前記第1接触界面まで除去して前記金属を少なくとも2分割して前記第1の電極を形成する第1の除去工程と、前記第2の電極用金属面の所定範囲を、前記金属面から前記第2接触界面まで除去して前記金属を少なくとも2分割して前記第2の除去工程で形成する第2の除去工程と、前記第2の除去工程で形成される接合体を分割して複数の抵抗器を形成する分割工程と、を有することを特徴とする抵抗器の製造方法。

【請求項2】 さらに、前記第1の電極にはんだ層を 形成する工程を有することを特徴とする請求項1に記載 の抵抗器の製造方法。

【請求項3】 さらに、分割された前記抵抗器の抵抗値を調整する工程を有することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の抵抗器の製造方法。

【請求項4】 前記抵抗用合金は、銅・ニッケル合金、ニッケル・クロム合金、鉄・クロム合金、マンガン・銅・ニッケル合金、白金・パラジウム・銀合金、金・銀合金、金・白金・銀合金、のいずれかであることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の抵抗器。

【請求項5】 前記第1の電極は、銅または銅を含む合金であることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の抵抗器。に記載の抵抗器。

【請求項6】 前記第2の電極は、ボンディングパッド であることを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれ か1項に記載の抵抗器。に記載の抵抗器。

【請求項7】 前記ボンディングパッドは、ニッケル、ニッケルを含む合金、アルミニウム、アルミニウムを含む合金、金、金を含む合金であることを特徴とする請求項6に記載の抵抗器。

【請求項8】 高導電率の金属によりなる互いに分離した少なくとも2つの第1の電極と、

前記電極に電気的かつ機械的に結合された略板状の抵抗 用合金からなる抵抗部と、金属からなる互いに分離した 少なくとも2つの第2の電極と、を有し、

前記第1の電極が前記抵抗部の第1の平面上に接合されており、前記第2の電極が前記抵抗部の第1の平面と対

向する第2の平面上に接合されていることを特徴とする 抵抗器。

【請求項9】 前記抵抗用合金は、銀・ニッケル合金、ニッケル・クロム合金、鉄・クロム合金、マンガン・銀・ニッケル合金、白金・パラジウム・銀合金、金・銀合金、金・白金・銀合金、のいずれかであることを特徴とする請求項8に記載の抵抗器。

【請求項10】 前記第1の電極は、銅または銅を含む 合金であることを特徴とする請求項8または請求項9に 記載の抵抗器。

【請求項11】 前記第2の電極は、ボンディングパッドであることを特徴とする請求項8乃至請求項10のいずれか1項に記載の抵抗器。

【請求項12】 前記ボンディングパッドは、ニッケル、ニッケルを含む合金、アルミニウム、アルミニウムを含む合金、金を含む合金であることを特徴とする請求項11に記載の抵抗器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、抵抗器およびその 製造方法に関し、例えば、高電流検出に適する低抵抗索 子部と導電率の高い金属導体よりなる電極を有する抵抗 器およびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】大電流の検出用にミリオーム程度の極めて抵抗値が小さい抵抗器(シャント抵抗器)を用いることは良く知られている。このシャント抵抗器を用いた大電流 I (A)の検出では、既知の低抵抗値を有し、抵抗値の変動が小さいシャント抵抗器R(Ω)に、高電流 I (A)を流した時のシャント抵抗器の両端における電圧降下 V (V)を測定し、I=V/Rを用いて電流値 I (A)を算出する。

【0003】シャント抵抗器の一例を図7に示す。シャント抵抗器1000は、金属製の抵抗部1400および2つの電極部1100から構成されている。抵抗部1400は、例えば、Cu-Ni合金(例えば、CN49R)などの金属合金が用いられる。電極1100には、はんだ付け性を考慮してはんだめっき1200が施されている

【0004】ここで、シャント抵抗器の特性は、抵抗の 温度係数(TCR: Temperature Coef ficient of Resistance)やシャ ント抵抗器を所定条件下で長時間使用した場合(例え ば、1000時間)の使用前後における抵抗値変化(寿 命試験)などを用いて評価される。

【0005】ここで、抵抗の温度係数(TCR)は、 (1)式で求められ、1000時間の寿命試験前後の抵 抗値変化ΔR/Rは、(2)式を用いて評価される。

[0006]

R 1:測定温度 T ₁ における抵抗値(Ω)、 T ₁:測定 温度

 $\Delta R/R = (R_{1000} - R_0)/R_0$

 $R_{1000}:1000$ 時間の寿命試験後の抵抗値(Ω) R_{0} : 寿命試験前の抵抗値(Ω)

また、シャント抵抗器をプリント配線板などに実装する ためには、シャント抵抗器を小型化し、高密度実装に適 した構造にすることが必要である。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】ところで、シャント抵抗器を用いて大電流を精度よく測定するためには、シャント抵抗器の特性である設定した抵抗の温度係数に限りなく近づけたり、使用時の抵抗の経時変化を小さくする必要がある。また、大電流を流したときの電流に対する抵抗値変化を小さくして電圧(V)ー電流(I)特性を良くする必要がある。

【0008】図7に示すシャント抵抗器1000では、所定の抵抗値とするためにレーザ加工機などを用いて1300で示される切り込みが抵抗部1400中に数カ所入れられている。この切り込み1300は、抵抗調整には必要であるが、シャント抵抗器1000の特性を劣化させる原因となっている。

【0009】本発明は、上述の問題点を解決するためになされたものであり、その目的は、特性の良好な大電流測定用のシャント抵抗器およびその製造方法を提供することである。

[0010]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため の本発明の抵抗器の製造方法は、以下の構成を有する。 すなわち、抵抗用合金からなる抵抗体と、高導電率の金 属からなる第1の電極と、金属からなる第2の電極と、 を有する抵抗器の製造方法であって、略板状の前記抵抗 用合金と略板状の前記第1の電極用金属とを積層し、前 記抵抗用合金と前記金属との第1接触界面を接合する第 1の接合工程と、前記第1接合工程における前記抵抗用 合金の接合面に対向する面に略板状の前記第2の電極用 金属を重ねて積層し、前記抵抗用合金と前記金属との第 2接触界面を接合する第2の接合工程と、前記第1の電 極用金属面の所定範囲を、前記金属面から前記第1接触 界面まで除去して前記金属を少なくとも2分割して前記 第1の電極を形成する第1の除去工程と、前記第2の電 極用金属面の所定範囲を、前記金属面から前記第2接触 界面まで除去して前記金属を少なくとも2分割して前記 第2の電極を形成する第2の除去工程と、前記第2の除 去工程で形成される接合体を分割して複数の抵抗器を形 成する分割工程と、を有することを特徴とする。

【OO11】また例えば、さらに、前記第1の電極には んだ層を形成する工程を有することを特徴とする。

【OO12】また例えば、さらに、分割された前記抵抗器の抵抗値を調整する工程を有することを特徴とする。

RO:基準温度Τοにおける抵抗値(Ω)、Το:基準 温度

(2)

【 O O 1 3 】また例えば、前記抵抗用合金は、銅・ニッケル合金、ニッケル・クロム合金、鉄・クロム合金、マンガン・銅・ニッケル合金、白金・パラジウム・銀合金、金・銀合金、金・白金・銀合金、のいずれかであることを特徴とする。

【0014】また例えば、前記第1の電極は、銅または 銅を含む合金であることを特徴とする。

【0015】また例えば、前記第2の電極は、ボンディングパッドであることを特徴とする。

【 O O 1 6 】また例えば、前記ボンディングパッドは、 ニッケル、ニッケルを含む合金、アルミニウム、アルミ ニウムを含む合金、金、金を含む合金であることを特徴 とする。

【0017】上記目的を達成するための本発明の抵抗器は、以下の構成を有する。すなわち、高導電率の金属によりなる互いに分離した少なくとも2つの第1の電極と、前記電極に電気的かつ機械的に結合された略板状の抵抗用合金からなる抵抗部と、金属からなる互いに分離した少なくとも2つの第2の電極と、を有し、前記第1の電極が前記抵抗部の第1の平面上に接合されており、前記第2の電極が前記抵抗部の第1の平面と対向する第2の平面上に接合されていることを特徴とする。

【0018】また例えば、前記抵抗用合金は、銅・ニッケル合金、ニッケル・クロム合金、鉄・クロム合金、マンガン・銅・ニッケル合金、白金・パラジウム・銀合金、金・銀合金、金・白金・銀合金、のいずれかであることを特徴とする。

【 O O 1 9 】また例えば、前記第 1 の電極は、銅または 銅を含む合金であることを特徴とする。

【0020】また例えば、前記第2の電極は、ボンディングパッドであることを特徴とする。

【0021】また例えば、前記ボンディングパッドは、 ニッケル、ニッケルを含む合金、アルミニウム、アルミ ニウムを含む合金、金、金を含む合金であることを特徴 とする。

[0022]

【発明の実施の形態】以下に、図面を参照して、本発明の好適な実施の形態であるシャント抵抗器100およびシャント抵抗器100の製造方法を詳細に説明する。

【0023】なお、本実施の形態に記載されているシャント抵抗器の抵抗体として用いられる合金組成は、一例であり、特に特定的な記載がない限りは、この発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のものではなく、製造するシャント抵抗器の必要特性や仕様に応じて決定されるものである。

【0024】 [シャント抵抗器の構造] 図1に、基板150の導体パターン上にはんだ付けされた本実施の形態

であるシャント抵抗器 100を示す。シャント抵抗器 100は、110の金属製の抵抗体、接続端子である電極 121と122、およびポンディングパッド 141と 142から構成されている。

【0025】シャント抵抗器 100は、1つの直方体形状を有する抵抗体 110に2つの直方体形状の電極 121と122および2つの直方体形状のボンディングパッド 141と 142を図1に示すように接合した構造である。抵抗体の寸法は、厚さが、約100~1000 μ mである。また、各電極の厚さは、約10~300 μ mであり、各ボンディングパッドの寸法は、厚さが、約10~100 μ mである。また、各電極の表面には、約2~10 μ mのはんだ膜が形成されている。

【0026】シャント抵抗器100は、放熱しやすいように設計されており、プリント配線板などに実装する際の基板150としては、例えばアルミ基板などが用いられ、その基板150もヒートシンクなどに接続された構造となっている。

【0027】すなわち、高電流を測定したときにシャント抵抗器100に発生する熱は、基板150方向に伝達されるために、シャント抵抗器100と基板150との接合面が重要であり、シャント抵抗器100は、基板150との接合面である電極121、122に熱伝導の良い銅の厚板を用い、接合面積を大きく取ることを特徴としている。

【0028】また、高電流を測定するときの電流は、基板150のパターンよりシャント抵抗器100の一方の電極121を介して抵抗体110に流れ、さらに抵抗体110から他の1つの電極122へと流れる。また、ボンディングパッド141と142を基板150のパターンにアルミニウムワイアなどによりワイアボンディングによって接続し、高電流を流したときのパターン間、すなわちシャント抵抗器100の両端における電圧降下を測定する。なおボンディングパッド141と142は、抵抗値精度を向上させる目的で抵抗体110に接合されている。このため図1の構造を有するシャント抵抗器100は、大電流での使用が可能である。

【0029】抵抗体110用材料としては、例えば、Cu-Ni合金(CN49Rなど)や図4に示す各種金属合金および各種貴金属合金が用いられ、仕様に応じて決定される比抵抗、TCR、抵抗値変化などの各種特性に適合する金属合金や貴金属合金などが図4より適宜選択されて使用される。また図4以外にも、例えば、マンガン・銅・ニッケル合金などを使用しても良い。

【0030】また、図4に示すように、貴金属合金を使用する場合には、約2~約7 $\mu\Omega$ ・cmと極めて低い電気抵抗を有する抵抗体110が得られ、例えば、これらの貴金属合金を抵抗体110として使用する場合には、図1に示す構造のシャント抵抗器100の抵抗値は、約0.04~0.15 $m\Omega$ となる。

【0031】また電極121および122の材料としては、電気抵抗が抵抗体110に比べて小さい銅材料(例えば、1.5 $\mu\Omega$ ・cm程度)が用いられ、抵抗体110と電極121あるい抵抗体110と電極122とはクラッド接合により接合される。

【0032】ポンディングパッド 141 & 1420材料 としては、ニッケル材料(例えば、 $6.8 \mu\Omega$ c m程度)、アルミニウム材料(例えば、 $2.6 \mu\Omega$ c m程度)または金材料(例えば、 $2.0 \mu\Omega$ c m程度)などが用いられる。2つの電極 121 および 122 の電極は、高電流を測定する際に発生する熱を放熱しやすくするため、基板 150 方向に熱が伝達されやすいように電極面積を広くとるように設計されており、熱伝導性の良い銅の厚板を用い、接合面積を大きく取ることを特徴としている。

【0033】また電極121および122の表面には、基板の導体パターンへのはんだ付け性を向上するために、例えば、溶融はんだ材(Sn:Pb=9:1)または鉛フリーはんだ材の膜131および132が形成されている。溶融はんだ材は、銅材の電極121または122との間に拡散層を有するため、電極の接合強度および電気的信頼性は、向上する。

【0034】なお、シャント抵抗器100の特徴は、抵抗体110が平板からなる単純構造となっており、従来のシャント抵抗器1000に見られるような切れ込み1300が無い点である。このように抵抗体110中に切れ込みがないため、大電流を流したときの電流経路が安定し、抵抗値変化(ΔR/R)は、約0.1%以下に抑えることができ、切れ込みがある場合の抵抗値変化(ΔR/R)数~20%に比べて抵抗値変化を1/数10~1/200程度に低減できる。

【0035】また、抵抗体110に約2 \sim 7 μ Ω ·cmの極めて低い電気抵抗を有する貴金属合金を使用すると、シャント抵抗器100の抵抗値は、約0.04 \sim 0.15m Ω となるため、高電流の測定に適したシャント抵抗器が得られる。

【0036】 [シャント抵抗器の製造方法] 次に、図2 および図3を用いて、シャント抵抗器100の製造方法について以下に説明する。図2は、シャント抵抗器100の製造方法の一例を示すものであり、図3は、図2の各製造工程で用いられる各素材や製造中のシャント抵抗器100の形状を示したものである。

【0037】図2において、電極材の銅合金210としては、例えば、比抵抗約1. $5 \mu \Omega \cdot c m$ の銅材が選択され、素材加工220工程において、所定の寸法に加工される。

【0038】また、抵抗材の合金230としては、例えば、図4に示す所定の比抵抗を有する各種金属合金や各種貴金属合金の中から用途や仕様に応じて選択され、素材加工240工程において、所定の寸法に加工される。

【0039】また、ボンディングパッド材の合金242としては、例えば、ニッケル材料、金材料またはアルミニウム材料などが用途や仕様に応じて選択され、素材加工244工程において、所定の寸法となるように加工される。

【0040】次に、図3の120に示す鋼材と、110に示す抵抗体、例えば、費金属合金とが接合250工程にてクラッド接合される。この接合体310における抵抗体110と電極120の界面は、拡散層により強固に結合されるため、抵抗体110と電極120との接合強度および電気的信頼性は向上する。

【0041】次に、図3の140に示すボンディングパッドであるアルミニウム材(または金材、ニッケル材)は、接合体310の抵抗体110面上にクラッド接合され、図3の320に示す接合体が得られる。この時、接合体320における抵抗体110とボンディングパッド材140の界面は、拡散層により強固に結合され、抵抗体110とボンディングパッド材140との接合強度および電気的信頼性は、向上する。

【0042】次に、接合体320は、両面電極加工260工程にて、図3の330に示す所定の形状の接合体となるように電極120とボンディングパッド140の一部が除去される。例えば、切削装置などを用いて、まず、電極120の一部を除去する。すなわち、図3の330に示すように電極120の中央部分が123に示すように抵抗体110が露出するまで除去され、電極120は、121と122に分割される。電極121と電極122の厚さは、約10~300 μ mである。また、抵抗体110の厚さは、約10~1000 μ mである。【0043】次に、ボンディングパッド140の一部を

【0043】次に、ボンディングパッド 1400 一部を除去する。すなわち、図30330 に示すようにボンディングパッド 1400 中央部分が 143 に示すように抵抗体 110 が露出するまで除去され、ボンディングパッド 140 は、141 と 142 に分割される。ボンディングパッド 121 と 122 の厚さは、約10 ~100 μ m である。

【0044】次に、接合体330は、溶融はんだ加工270工程にて、電極121と電極122の表面に131と132で示す約2~10 μ mのはんだ膜が形成され、接合体340を得る。この時使用されるはんだとしては、例えば、溶融はんだ材(Sn:Pb=9:1)あるいは、鉛フリーはんだ材などが用いられる。

【0045】この溶融はんだ材と銅材の電極120との間には、拡散層が形成されるため、溶融はんだ材131と電極121および溶融はんだ材132と電極122とは強固に接合される。そのためそれらの界面の接合強度は高く電気的信頼性も向上し、さらに、溶融はんだ材131および132を介してシャント抵抗器100をアルミ基板150の導体パターンにはんだ付けすることが可能となる。

【0046】次に、接合体340は、切断加工280工程にて、レーザ加工機、プレス加工機、ワイヤー放電加工機、円盤切削機などを用いて、所定の長さに切断され、350に示す所定の寸法を有する接合体、例えば、厚さ約0.1~20mmを得る。

【0047】次に、接合体350は、抵抗調整290工程にて、所定の抵抗値を有するように調整される。すなわち接合体350の抵抗値を測定しながら、サンドブラスト法など、またはレーザー加工機などの各種切断機を用いて、接合体350の側面部や表面部の一部を除去する。その結果、所定の抵抗値を有すシャント抵抗器100が得られる。

【 0048 】 [シャント抵抗器の諸特性] 図4の各種金属合金および各種貴金属合金を用いて製造したシャント抵抗器の抵抗値の一例を以下に説明する。例えば、図4に示す約2~約7 $\mu\Omega$ cmの低抵抗の貴金属合金を使用した場合の図1に示す構造のシャント抵抗器の抵抗値は、約0.05~0.14 $m\Omega$ 程度であり、低抵抗値を有するシャント抵抗器が得られる。

【0049】図5に、Cu-Ni系合金であるCN49を抵抗体110として用い図2の本製造方法で製造されたシャント抵抗器100のTCR値および1000時間の寿命試験後の抵抗値変化を一例として示す。また、図5には、比較として図7に示す従来の方法で製造されたシャント抵抗器100のTCR値および1000時間の寿命試験後の抵抗値変化を合わせて示す。図5より、本製造方法で製造されたシャント抵抗器100は、従来品に比べてTCR値が約1/3以下に、抵抗値変化が1/20~1/30以下に低下し、各々の特性が向上していることがわかる。

【0050】ここで、Cu-Ni系合金であるCN49のTCR値は、約50ppm/℃であり、シャント抵抗器110のTCR値に極めて近い。このことから、本製造方法で製造されるシャント抵抗器110は、Cu-Ni系合金(CN49)がもつ本来のTCR値をほぼ再現できる製造方法といえる。また、従来の製造方法で製造されたシャント抵抗器1000は、抵抗調整用の切り込み1400がCu-Ni系合金(CN49)の本来のTCR値を発現できない阻害要因として働いているといえる。

【0051】なお、図5には示さなかったが、シャント抵抗器100の抵抗体として図4に示す各金属合金または各基金属合金を抵抗体110として用いてTCR値および1000時間の寿命試験後の抵抗値変化を行った。その結果も図5とほぼ同様のTCR値や抵抗値変化値が得られた。これらのことから、図4に示す各金属合金または各基金属合金を抵抗体110として用い、図2の製造方法によって製造されたたシャント抵抗器100は優れたTCR値や抵抗値変化値が得られることがわかる。

【0052】また、図6に、図5で示した本実施の形態

であるシャント抵抗器100と従来例のシャント抵抗器 1000との電圧(V)ー電流(I)特性を測定した結果を示す。図6の結果より、抵抗体110に切り込みが無いシャント抵抗器100の電流値の増加に伴う抵抗値の変化は、〇. 1%以下に抑えることができ、優れた電圧(V)ー電流(I)特性が得られた。

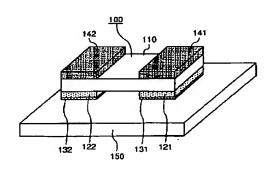
【0053】一方、抵抗体に切り込みが多数あるシャント抵抗器1000では、電流値の増加に伴い抵抗値が数%から20%も増加し、大電流を流したときの抵抗値の変化が大きい。これは、切り込みがあると電流経路が安定しないためである。このことから、大電流を流したときのシャント抵抗器の抵抗値変化を小さくするためには、切り込みの無い形状が望ましいことがわかる。

【0054】以上説明したように、本実施形態によれば、シャント抵抗器を製造する際に負金属合金などの低抵抗材料を抵抗体として用い、抵抗体中にさらに抵抗調整用の切り込みを入れないでシャント抵抗器を製造することにより、低抵抗で高電流の測定に適した電流経路を有する抵抗変化率の小さなシャント抵抗器が提供ができる。

[0055]

【発明の効果】以上説明したように、本発明により特性 の良好な大電流測定用のシャント抵抗器およびその製造

【図1】



【図5】

シャント抵抗器のTCR値および寿命試験 後の抵抗事変化

抵杖器	抵抗体	TCR包 (ppm/C)	寿命試験後の 抵抗率変化 (%)
比較試料 (Curs+電極)	Cu-Ni (CN49)	\$ 9200	2~3
本試料 (Cuクラッド構造)	Cu-N1 (CN49)	#980	0.1以下

方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態であるシャント抵抗器の概略構造図である。

【図2】シャント抵抗器の製造方法を示す図である。

【図3】シャント抵抗器の各製造工程における接合体の 形状を示す図である。

【図4】抵抗体の種類を示す図である。

【図5】シャント抵抗器のTCR値及び寿命試験後の抵抗値変化を比較した図である。

【図6】シャント抵抗器のV- I 特性を比較した図であ る。

【図7】従来の切れ込みが入ったシャント抵抗器の概略 構造図である。

【符号の説明】

100 シャント抵抗器

110 抵抗体

121 電極

122 電極

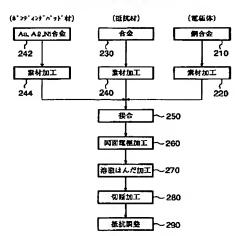
131 溶融はんだ材

132 溶融はんだ材

150 基板

【図2】

抵抗器 (阿面電框構造)の作製方法

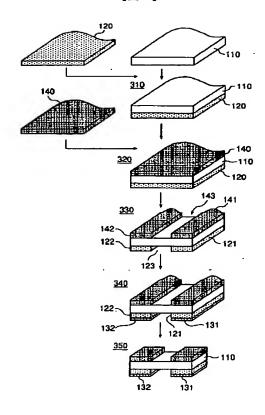


【図6】

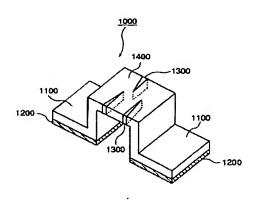
シャント抵抗器のV-I特性

抵抗器	抵抗体	電波循環加に伴う 抵抗値の変化 (%)	
比較批料	切り込みあり	数~20	
本試料	切り込みなし	0.1以下	

【図3】



【図7】



【図4】

抵抗伴祖頭	組成/組成比	品名例	(中立·cm)
Cu-Ni聚合会	NE/2~50, Cu/98~50	よる資格品など	5~49
Ni-Cr系合金	Cr/15~21. Ni/77~57.他	よる投資品など	~100
Fe-Cr系合金	Cr/17~26. Fe/81~68,∰	JIS 投格品など	130~165
6元基合金	Pt + Pd/45. Ag/38.62	Paliney # 6	6.1
7元系合金	Pt + Pd + Au/55 Ag/30,fb	Paliney#7	8.9
8 元系合金	Pt + Pd / 45, Ag / 38.健	Paliney # 8	5.9
9元基合金	Pt + Pd + Au/55 Ag/30.ft	Paliney # 9 쇼본	7.2
Pd-Pt 聚合金	Pt + Pd/80, Ag/4.5,fb	NevoroG - など	4.4
Au-Ag 合金	Au/75.Ag/25	Nevoro28	2.1
Au-Pt-Ag 合金	Au + Pt / 75.1 Pd / 25	Neyaro69 & €	3.1

【手続補正書】

【提出日】平成12年8月10日(2000.8.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項5

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項5】 前記第1の電極は、鋼または鋼を含む合

金であることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいず れか1項に記載の抵抗器。

【手続補正2】

【補正対象售類名】明細書

【補正対象項目名】請求項6

【補正方法】変更

【補正内容】

【請求項6】 前記第2の電極は、ボンディングパッド

であることを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれ か1項に記載の抵抗器。に記載の抵抗器。